

N32H482xE/xG

产品简介

N32H482 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F 内核，最高工作主频 240MHz，支持浮点运算和 DSP 指令，集成高达 512KB 嵌入式 Flash，192KB SRAM（包括 32KB CCM SRAM）+ 4KB Backup SRAM，集成 4 个 12bit 4.7Msps ADC、2 个 12bit DAC，集成 USB FS Device、USB HS DualRole、U(S)ART、I2C、SPI、CAN-FD 等通信接口，支持 SDIO、FEMC、xSPI 高速存储接口，支持 I2S 音频接口，支持多个高级定时器、通用定时器、基本定时器、低功耗定时器，内置密码算法硬件加速引擎，支持 AES/TDES、SHA、SM3、SM4、MD5 算法，支持 TRNG 真随机数发生器，支持 CRC16/32

关键特性

● 内核 CPU

- 32 位 ARM Cortex-M4F 内核+ FPU，单周期硬件乘除法指令，支持 DSP 指令和 MPU
- 内置 8KB 指令 Cache 缓存，支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
- 最高主频 240MHz，300DMIPS

● 加密存储器

- 512KByte 片内 Flash(eFlash)，支持加密存储、分区管理及数据保护，1 万次擦写次数，10 年数据保持
- 512KB sFlash（仅 N32H482VGL7 支持），10 万次擦写次数，20 年数据保持
- 160KB 通用 SRAM，支持奇偶校验
- 32KB CCM SRAM，上电默认为通用 SRAM，可配置为 CCM SRAM，支持 ECC
- 4KB Backup SRAM，支持 ECC，可在 Standby 模式保持

● 功耗

- Run 模式：45mA @240MHz（外设关闭，3.3V@25°C）
- Stop0 模式：SRAM 保持，所有寄存器保持，RTC Run
- Standby 模式：6uA 典型值，Backup SRAM 保持，所有备份寄存器保持，可选 RTC 使能，IO 保持
- VBAT 模式：4uA 典型值，Backup SRAM 保持，所有备份寄存器保持，可选 RTC 使能

● 时钟

- 4MHz~32MHz 外部高速晶体
- 32.768KHz 外部低速晶体
- 内置多个高速 PLL
- 支持 2 路时钟输出，可独立配置时钟源输出时钟
- 内部高速 RC 8MHz，-1.5%~+2% 精度（全温度范围）
- 内部低速 RC 32KHz，+/-10% 精度（全温度范围）

● 复位

- 支持上电/掉电/外部引脚复位

- 支持看门狗复位
- 支持可编程的电压检测
- **最大支持 118 GPIOs**
- **通信接口**
 - 1 个 USB FS Device 接口, 内置 PHY, 支持无晶体模式
 - 1 个 USB HS DualRole 接口, 内置 PHY
 - 6 个 SPI 接口, 2 个 I2S, 支持半/全双工模式, 与 SPI 复用接口
 - 4 个 USART 接口/4 个 UART 接口, 支持 ISO7816、IrDA、LIN, USART3/UART5/UART8 的 TX/RX 均可全部引脚映射
 - 4 个 I2C 接口, 速率高达 1 MHz, 主从模式可配, 从机模式下支持双地址响应
 - 2 个 CAN-FD 总线接口, 可以全引脚映射
- **高性能模拟接口**
 - 4 个 12bit 4.7Msps ADC, 支持 12bit、10bit、8bit、6bit 采样精度, 可以硬件过采样至 16bit, 每个 ADC 多达 16 路外部单端输入通道, 3 个内部单端输入通道, 支持单端模式和差分模式
 - 2 个 12 bit DAC, 每个 DAC 支持对芯片内一个输出通道和对芯片外一个输出通道, 采样速率 1Msps, 支持带 Buffer 和不带 Buffer 输出, 可以支持对内输出、对外输出、同时对内外输出
 - 1 个温度传感器
- **高速存储扩展接口**
 - 1 个 xSPI 接口, 支持 1/2/4/8 位数据宽度可配置, 可用于外扩 SRAM、PSRAM 和 Flash, 支持 XIP
 - 1 个 FEMC(Flexible External Memory Controller) 接口, 8/16 位数据宽度可配置, 支持 SRAM、PSRAM、NOR Flash、NAND Flash
 - 1 个 SDIO 接口, 支持 SD/SDIO/MMC 格式
- **电机控制用数学函数硬件加速器 Cordic**
- **内置滤波算法加速器 FMAC, 支持 FIR、IIR 滤波**
- **2 个高速 DMA 控制器, 每个控制器支持 8 通道, 通道源地址及目的地址任意可配**
- **RTC 实时时钟, 支持闰年万年历, 闹钟事件, 周期性唤醒, 支持内外部时钟校准**
- **定时计数器**
 - 3 个 16bit 高级定时计数器, 支持输入捕获, 互补输出, 正交编码输入等功能, 最高控制精度 4.16ns; 每个定时器有 6 个独立的通道, 其中 4 个通道支持 4 对互补 PWM 输出
 - 10 个 16 位通用定时器(GTIM1~10):
 - GTIM1~7, 最高控制精度 5.56ns, 每个定时器多达 4 个独立通道, 每个通道都支持输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出;
 - GTIM8~10, 最高控制精度 4.16ns, 每个定时器多达 4 个独立通道, 每个通道都支持输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出, 仅通道 1 支持带死区互补输出, 支持刹车输入;
 - 2 个 32bit 基本定时计数器
 - 2 个 16bit 低功耗定时器, 可在 Stop0、Standby 模式下工作
 - 1x 24bit SysTick、1x 14bit 窗口看门狗(WWDG)、1x 12bit 独立看门狗(IWDG)

- 编程方式

- 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
- 支持 USB、UART Bootloader

- 安全特性

- Flash 存储加密，多用户分区管理（SMPU）
- 支持写保护（WRP），多种读保护（RDP）等级（L0/L1/L2）
- 内置密码算法硬件加速引擎，支持 AES/TDES、SHA、SM3、SM4、MD5 算法
- TRNG 真随机数发生器、CRC16/32 运算
- 支持安全启动，程序加密下载，安全更新、支持外部高速和低速时钟失效监测
- 支持防拆监测

- 96 位 UID 和 128 位 UCID

- 工作条件

- 工作电压范围: 1.8V~3.6V
- 工作温度范围: -40°C ~ 105°C
- ESD: ±4KV (HBM 模型), ±1KV (CDM 模型)
- EFT: VDD (+/-4KV, A 级), I/O (+/-2KV, A 级)

- 封装

- LQFP64(10mm x 10mm)
- LQFP100(14mm x 14mm)
- LQFP144(20mm x 20mm)

- 订购型号

系列	型号
N32H482xE	N32H482REL7, N32H482VEL7, N32H482ZEL7, N32H482VGL7

1 订购信息

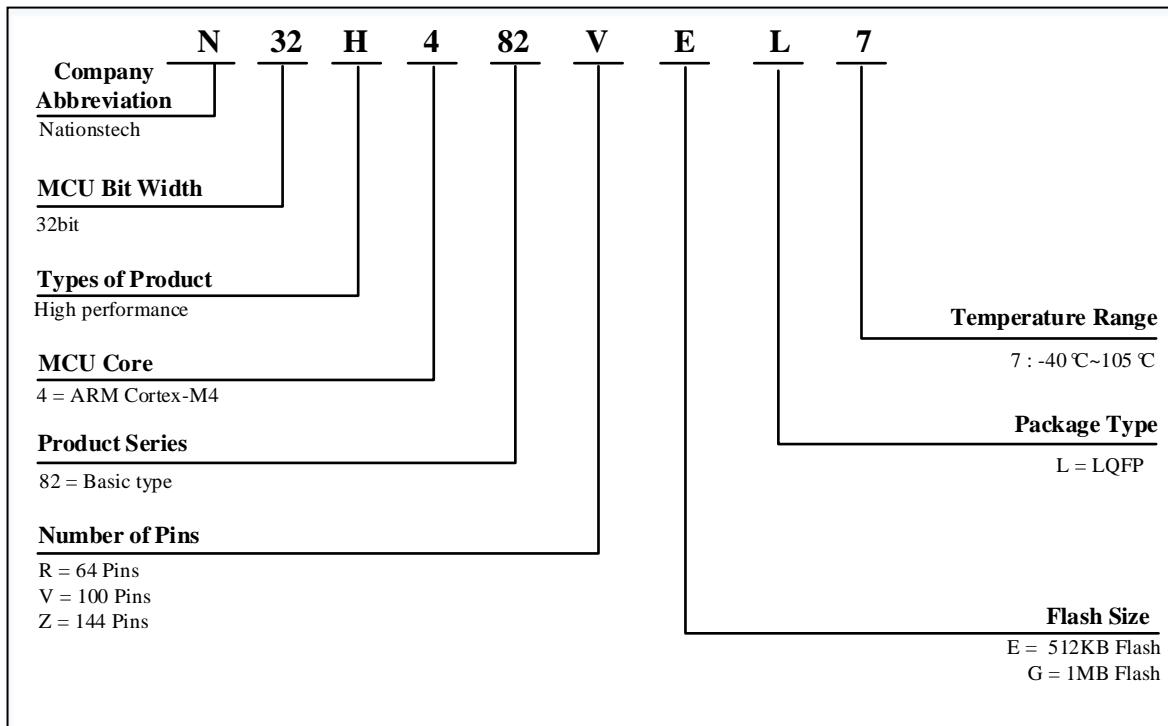


表 1-1 N32H482 系列订货代码信息

订购型号 ⁽¹⁾	封装	封装尺寸	包装 ⁽²⁾	SPQ ⁽³⁾	温度范围
N32H482REL7	LQFP64	10mm x 10mm	托盘	160	-40°C~105°C
N32H482VEL7	LQFP100	14mm x 14mm	托盘	90	-40°C~105°C
N32H482VGL7	LQFP100	14mm x 14mm	托盘	90	-40°C~105°C
N32H482ZEL7	LQFP144	20mm x 20mm	托盘	60	-40°C~105°C

1. 最新详细订购信息见选型手册
2. 此包装为基础包装，如有其他需求，请联系国民技术
3. 最小包装数量

2 产品型号资源配置

表 2-1 N32H482 系列资源配置

器件型号		N32H482REL7	N32H482VEL7	N32H482VGL7	N32H482ZEL7			
工作环境		1.8~3.6V/-40~105°C						
CPU 频率		ARM Cortex-M4F @240MHz, 300DMIPS						
eFlash 容量 (KB) ⁽²⁾		512	512	512	512			
sFlash 容量 (KB) ⁽³⁾		--	--	512	--			
Total SRAM (KB)	General SRAM	160						
	CCM SRAM ⁽¹⁾	32						
	Backup SRAM	4						
定时器	ATIM	3*16bit						
	GTIM	7*16bit						
		3*16bit ⁽⁴⁾						
	BTIM	2*32bit						
	LPTIM	2*16bit						
	SysTick timer	1						
	WWDG	1*14bit						
	IWDG	1*12bit						
通讯	RTC	Yes						
	SPI/I2S	5/2	6/2					
	I2C	4						
	USART	4						
	UART	4						
	USB FS Device	Yes						
	USB HS DualRole	Yes						
	FDCAN	2						
存储扩展	XSPI	Yes						
	FEMC	No	Yes ⁽⁵⁾	Yes				
	SDIO	Yes						
GPIO WKUP Pins		54 4	85 5	118 5				
DMA Number of channels		2 16Channel						
12bit ADC Number of channels		4 26Channel	4 42Channel	4 51Channel				
12bit DAC Number of channels		2 2 External						
算法支持		DES/3DES、AES、SHA1/SHA224/SHA256、SM3、SM4、MD5、CRC16/CRC32						

TRNG	Yes		
Cordic	Yes		
FMAC	Yes		
安全保护	读写保护（RDP/WRP）、存储加密、分区保护、安全启动		
封装	LQFP64	LQFP100	LQFP144

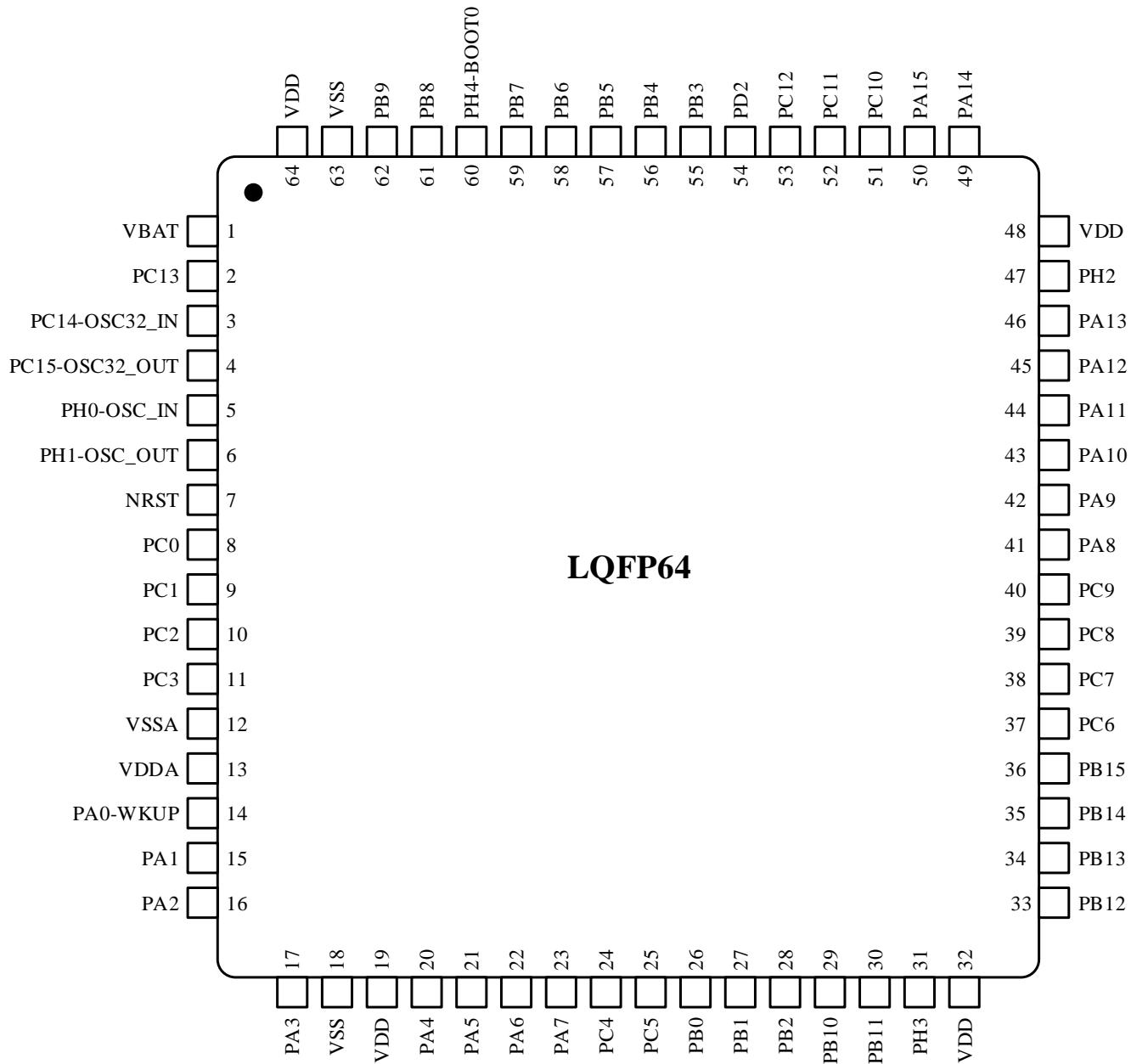
注：

1. CCM SRAM 上电默认是通用 SRAM，用户可以配置为 CCM SRAM
2. eFlash：嵌入式 Flash
3. sFLASH: SIP Flash, XSPI 接口合封，仅 N32H482VGL7 支持，sFLASH 与 MCU 连接关系如下：
 - a) sFLASH 的 CS#连接 MCU 的 PF0(XSPI_NSS1);
 - b) sFLASH 的 CLK 连接 MCU 的 PG13(XSPI_CLK);
 - c) sFLASH 的 DI/IO0 连接 MCU 的 PF2(XSPI_IO0);
 - d) sFLASH 的 DO/IO1 连接 MCU 的 PF3(XSPI_IO1);
 - e) sFLASH 的 WP#连接 MCU 的 PF4、sFLASH 的 HOLD#连接 MCU 的 PF5
4. 支持刹车，通道 1 支持互补通道输出
5. 仅支持地址总线和数据总线复用

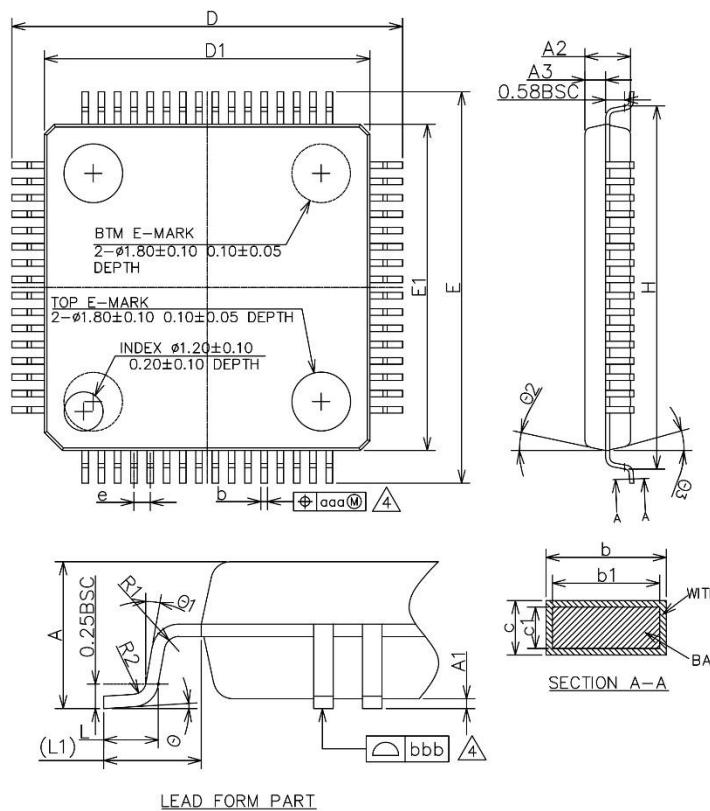
3 封装

3.1 LQFP64 封装

3.1.1 LQFP64 引脚分布



3.1.2 LQFP64 封装尺寸



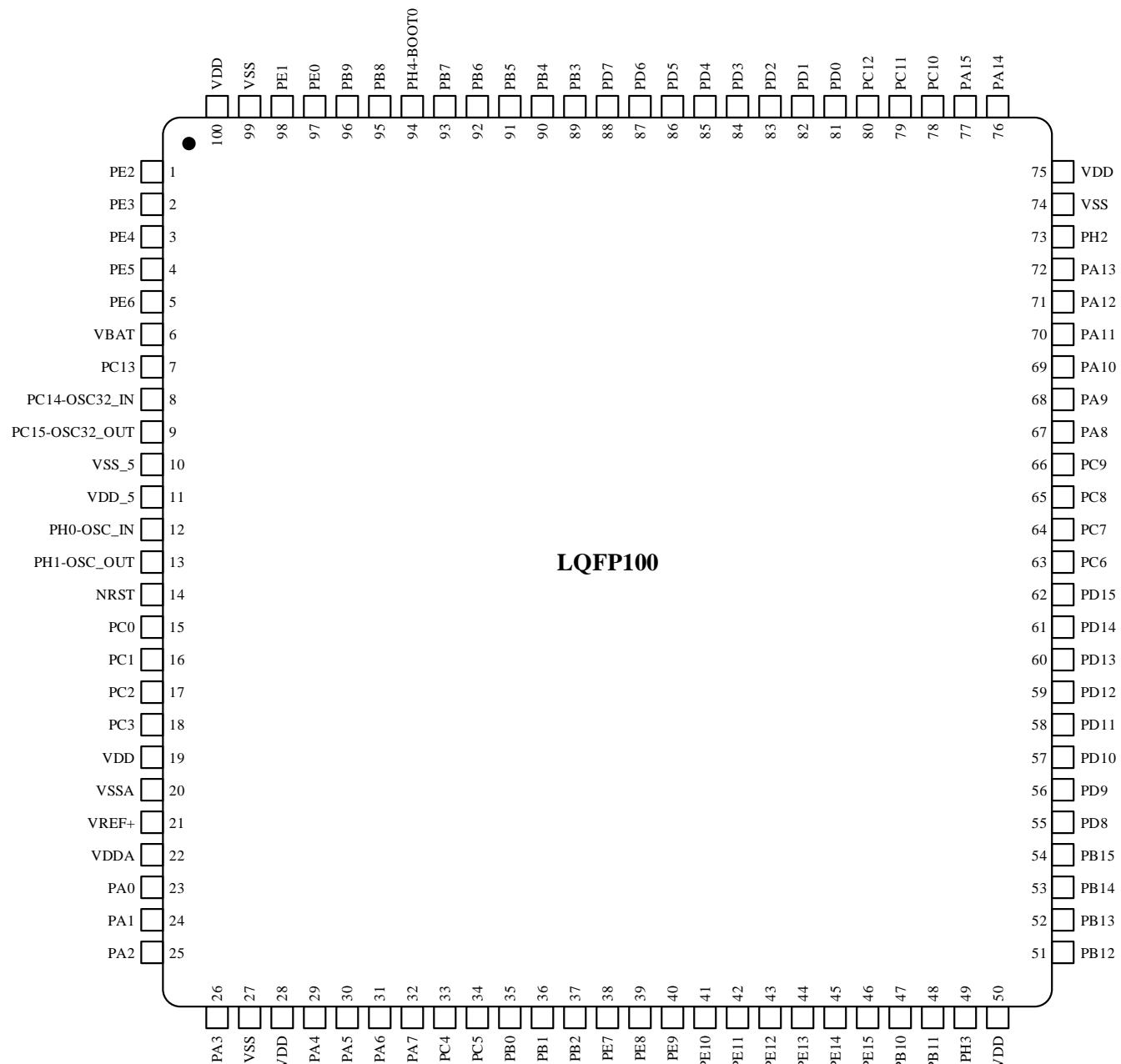
COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	—	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	—	0.18
c1	0.117	0.127	0.137
D	11.95	12.00	12.05
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.95	12.00	12.05
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.40	0.50	0.60
H	11.09	11.13	11.17
L	0.53	—	0.70
L1		1.00REF	
R1		0.15REF	
R2		0.13REF	
θ	0°	3.5°	7°
Ø1	0°	—	—
Ø2	11°	12°	13°
Ø3	11°	12°	13°
aaa		0.08	
bbb		0.08	

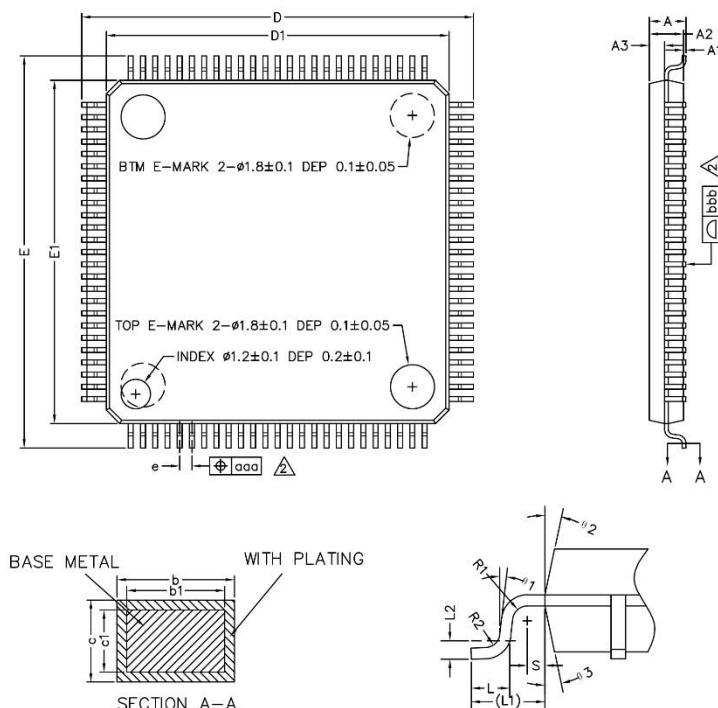
NOTES:
 1. ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MS026 BCD
 DO NOT INCLUDE MOLD FLASH,GATE BURR OR PROTRUSION.

3.2 LQFP100 封装

3.2.1 LQFP100 引脚分布



3.2.2 LQFP100 封装尺寸



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

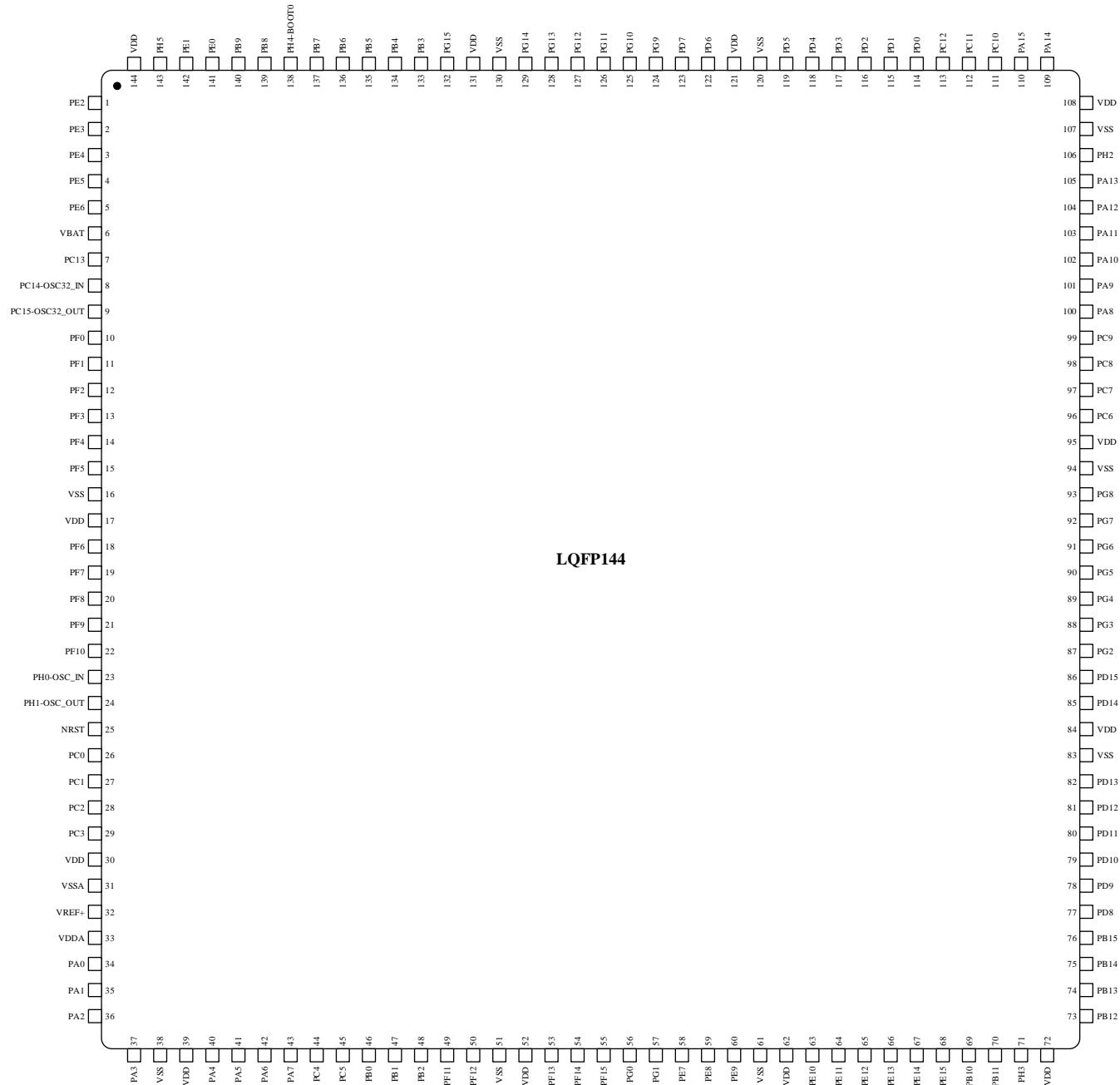
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.17	—	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	—	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
e		0.50BSC	
L	0.45	0.60	0.75
L1		1.00REF	
L2		0.25BSC	
R1	0.08	—	—
R2	0.08	—	0.20
S	0.20	—	—
θ	0°	3.5°	7°
θ1	0°	—	—
θ2	11°	12°	13°
θ3	11°	12°	13°
aaa		0.08	
bbb		0.08	

NOTES:

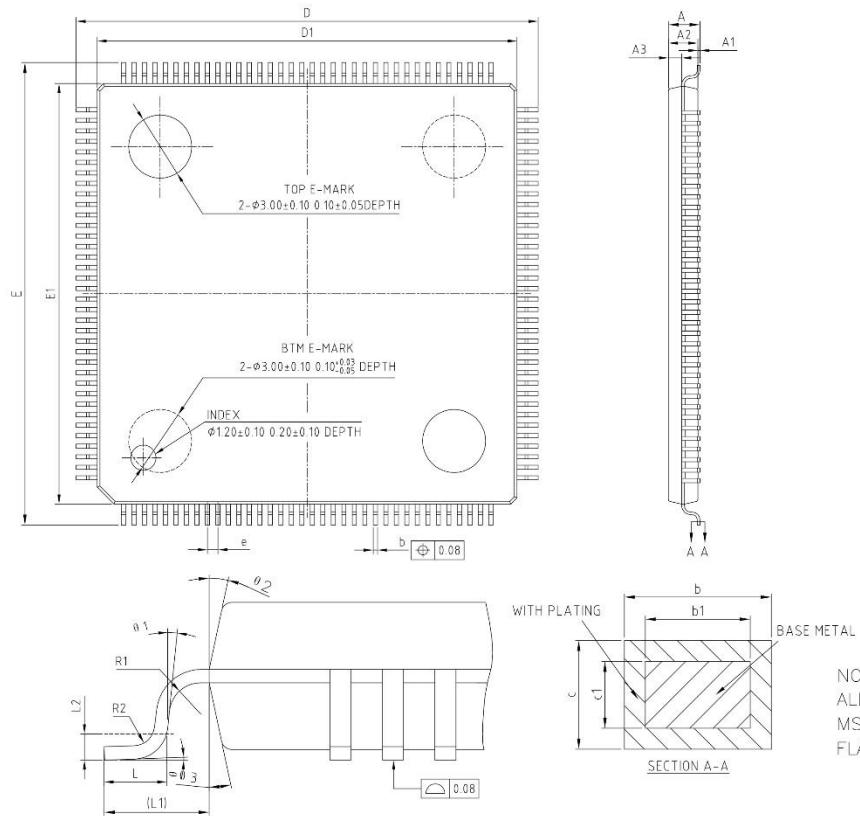
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MS-026 BED DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.

3.3 LQFP144 封装

3.3.1 LQFP144 引脚分布



3.3.2 LQFP144 封装尺寸



COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE= MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.17	—	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.127	—	0.18
c1	0.119	0.127	0.135
D	21.80	22.00	22.20
D1	19.90	20.00	20.10
E	21.80	22.00	22.20
E1	19.90	20.00	20.10
e	0.40	0.50	0.60
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF	—	—
L2	0.25BSC	—	—
R1	0.08	—	—
R2	0.08	—	—
θ	0°	—	7°
θ_1	0°	—	—
θ_2	11°	12°	13°
θ_3	11°	12°	13°

NOTES:

ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD
MS-026 BFB DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR PROTRUSIONS.

4 历史版本

版本	日期	备注
V0.9.1	2024.2.20	初始版本
V1.0.0	2024.11.12	1.修改 GTIM1~7 控制精度 2.添加订购信息
V1.1.0	2025.5.9	1. 增加 N32H482VGL7 型号

5 声明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担，同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和侵权的保证责任，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。